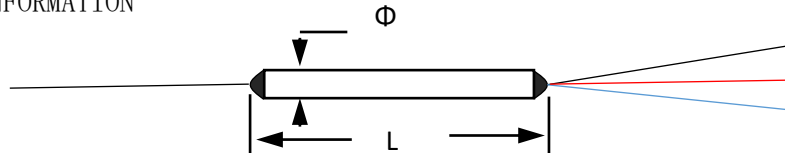


## 1x3 单模一次拉锥耦合器 C+L band

C+L band 1x3 单模耦合器由使用熔融拉锥(FBT)技术。这款单模耦合器，以极低的附加损耗将信号以客户指定的比例分开或者耦合。我们所有熔融光纤耦合器都是双向的，意味着所有端口都可以用作输入或者输出。该器件通过一次拉锥制作而成，因此具有低附加损耗，高可靠性等特点。青禾光电更有其他任意波长定制的服务。

封装信息 PACKAGE INFORMATION



性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值	单位
端口类型		1x3 or customized	
波长范围		1530~1610	nm
附加损耗	Max.	0.15	dB
分光比		33.3/33.3/33.3	%
插入损耗	Max.	5.8	dB
一致性 (even)	Max.	0.6	dB
波长相关损耗	Max.	0.6	dB
偏振相关损耗	Max.	0.10	dB
回波损耗	Min.	50	dB
方向性	Min.	50	dB
热稳定性	Min.	0.002	dB/°C
承受功率		500	mW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型		Corning SMF-28e or customized	
操作温度		-5 to +50	°C
储藏温度		-20 to +85	°C

备注：\* 随着技术改进，封装尺寸会略有调整，如介意请下单确认细节。

\* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.2dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

OC-A-B-C-D-E-F-G	
A=波长	CL=C+L band, SCL=S+C+L band Specify
B=端口类型	13=1x3
C=分光比	Even=33.3/33.3/33.3
D=光纤类型	SM=SMF-28e fiber;
E=套管类型	B=Bare fiber; 9=900um ; 3=3mm
F=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
G=接头类型	FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC LA=LC/APC SS=Specify